

LMH0034

LMH0034 SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer



Literature Number: JAJSAH4

LMH0034

SMPTE 292M/259M アダプティブ・ケーブル・イコライザ

概要

LMH0034 は、ケーブル (または同様の分布損失特性を有するあらゆるメディア) をわたって伝送されたデータのイコライズ (等化) を行う、SMPTE 292M/259M アダプティブ・ケーブル・イコライザ IC です。イコライザは 143Mbps から 1.485Gbps の広いデータレート範囲にわたって動作し、SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M をサポートします。

LMH0034 にはパロジカル信号 (遷移の少ないデータ) を正しく扱う DC 復元機能が実装されています。なお、データレートが低いアプリケーションにも対応できるように DC 復元機能はバイパス可能です。このイコライザはシングルエンド、差動入力の両方を利用できます。

その他に、無信号時に出力をミュートする、キャリア検知出力と出力ミュート制御の機能を併せ持つピンを備えています。信号劣化のレベルに応じて出力をミュートできるように、ミュートの基準電圧をプログラムできます。また、イコライズ中のケーブル長を判断するための、ケーブル長インジケータも搭載しています。

特長

SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M に準拠
270Mbps の DVB-ASI をサポート

高データレート: 143Mbps ~ 1.485Gbps

1.485Gbps で最長 200m の Belden 1694A ケーブル、270Mbps
では最長 400m の Belden 1694A ケーブルのイコライズが可能
マニュアル・バイパス、ケーブル長インジケータ、スレッシュホ
ルドをプログラム可能な出力ミュート

入力はシングルエンドと差動のいずれにも対応

50 差動出力

3.3V 単一電源動作

電源電圧 3.3V 時に消費電力の代表値 208mW

GS1524 および GS1524A とピン互換

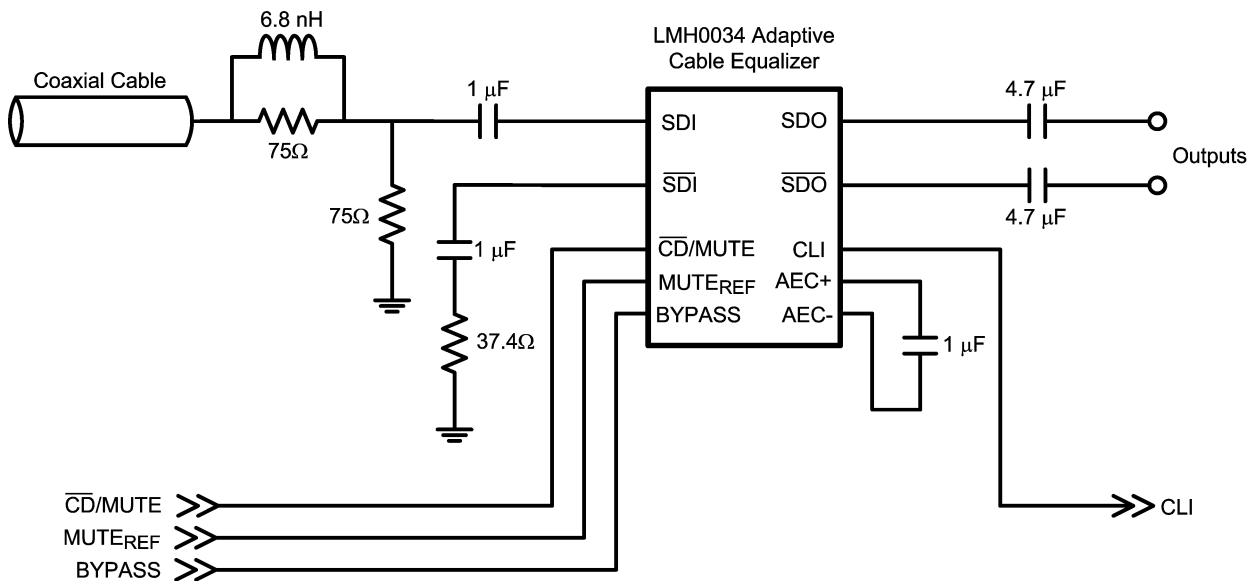
アプリケーション

SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M シリアル・デ
ジタル・インタフェース

シリアル・デジタル・データのイコライズと受信

データ復元イコライズ

代表的なアプリケーション



絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 電源電圧 | - 0.5V ~ + 3.6V |
| 入力電圧 (すべての入力) | - 0.3V ~ $V_{CC} + 0.3V$ |
| 保存温度範囲 | - 65 ~ + 150 |
| 接合部温度 | + 150 |
| 許容リード温度 (ハンダ付け 4 秒) | + 260 |
| パッケージ熱抵抗 | |
| J_A 16ピン SOIC | + 115 /W |
| J_C 16ピン SOIC | + 105 /W |

| | |
|------------------|------|
| ESD 耐圧 (人体モデル) | 8kV |
| ESD 耐圧 (マシン・モデル) | 250V |

推奨動作条件

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 電源電圧 ($V_{CC} - V_{EE}$) | 3.3V \pm 5% |
| 入力カップリング・コンデンサ | 1.0 μ F |
| AEC コンデンサ (AEC + と AEC - 間) | 1.0 μ F |
| 動作温度範囲 (T_A) | 0 ~ + 85 |

DC 電気的特性

特記のない限り、推奨動作条件に記載の電源電圧および動作周囲温度に対して適用 (Note 2、3)。

| Symbol | Parameter | Conditions | Reference | Min | Typ | Max | Units |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|
| V_{CMIN} | Input Common Mode Voltage | | SDI, \overline{SDI} | | 1.9 | | V |
| V_{SDI} | Input Voltage Swing | At LMH0034 input, (Notes 4, 6) | | 720 | 800 | 950 | mV _{P-P} |
| V_{CMOUT} | Output Common Mode Voltage | | SDO, \overline{SDO} | | $V_{CC} - V_{SDO}/2$ | | V |
| V_{SDO} | Output Voltage Swing | 50 Ω load, differential | | | 750 | | mV _{P-P} |
| | CLI DC Voltage | 0m cable | CLI | | 2.5 | | V |
| | | Max cable | | | 1.6 | | V |
| | MUTE _{REF} DC Voltage (floating) | | MUTE _{REF} | | 1.3 | | V |
| | MUTE _{REF} Range | | | | 0.7 | | V |
| | \overline{CD} /MUTE Output Voltage | Carrier not present | \overline{CD} /MUTE | 2.6 | | | V |
| | | Carrier present | | | | 0.4 | V |
| | \overline{CD} /MUTE Input Voltage | Min to mute outputs | | 3.0 | | | V |
| | | Max to force outputs active | | | | 2.0 | V |
| I_{CC} | Supply Current | (Note 7) | | | 63 | 77 | mA |

AC 電気的特性

特記のない限り、推奨動作条件に記載の電源電圧および動作周囲温度に対して適用 (Note 3)。

| Symbol | Parameter | Conditions | Reference | Min | Typ | Max | Units |
|------------|---|--|-----------------------|-----|-------|------|-----------|
| BR_{SDI} | Input Data Rate | | SDI, \overline{SDI} | 143 | | 1485 | Mbps |
| | Jitter for various cable lengths (with equalizer pathological) | 270 Mbps, Belden 1694A, 400 meters (Note 4) | | | 0.2 | | UI |
| | | 270 Mbps, Belden 8281, 280 meters (Note 4) | | | 0.2 | | UI |
| | | 1.485 Gbps, Belden 1694A, 140 meters (Note 4) | | | 0.25 | | UI |
| | | 1.485 Gbps, Belden 8281, 100 meters (Note 4) | | | 0.25 | | UI |
| | | 1.485 Gbps, Belden 1694A, 200 meters (Note 4) | | | 0.3 | | |
| t_r, t_f | Output Rise Time, Fall Time | 20% – 80%, (Note 4) | SDO, \overline{SDO} | | 100 | 220 | ps |
| | Mismatch in Rise/Fall Time | (Note 4) | | | 2 | 15 | ps |
| t_{OS} | Output Overshoot | (Note 4) | | | 1 | 5 | % |
| R_{OUT} | Output Resistance | single-ended, (Note 5) | | | 50 | | Ω |
| RL_{IN} | Input Return Loss | (Note 8) | SDI, \overline{SDI} | 15 | 18-20 | | dB |
| R_{IN} | Input Resistance | single-ended | | | 1.3 | | $k\Omega$ |
| C_{IN} | Input Capacitance | single-ended, (Note 5) | | | 1 | | pF |

Note 1: 「絶対最大定格」とは、この値を超えるとデバイスの寿命と動作を保証できない制限値のことを意味します。ここで明記された最大値は、各デバイスをこれらの制限値またはそれを超えた値で動作可能または動作させるべきことを意味するものではありません。「電気的特性」の表にデバイスの許容動作条件が示されています。

Note 2: デバイス・ピンに流れ込む電流を正と規定しています。デバイス・ピンから流れ出る電流を負と規定しています。すべての電圧は、 $V_{EE} = 0V$ を基準としています。

Note 3: 代表値は $V_{CC} = +3.3V$ 、 $T_A = +25$ における値です。

Note 4: 仕様は特性評価によって保証されています。

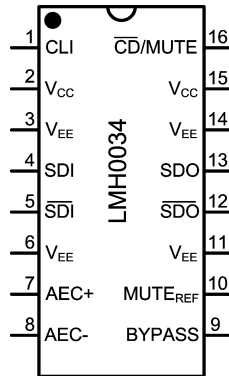
Note 5: 仕様は設計によって保証されています。

Note 6: 入力電圧の最大振幅は、非圧縮の DC バランス信号、特に SMPTE 推奨のカラースター・バー・テスト信号を想定しています。パロジカル信号、または他の圧縮信号は使用できません。この仕様は 0m のケーブルのみを対象としています。

Note 7: 供給電流は、イコライズするケーブル長に依存します。電流はケーブルが短いときに最大になり、ケーブル長が長くなるとともに減少します。Figure 1、2 を参照してください。

Note 8: 入力の帰還損失は基板設計に依存します。LMH0034 は、SD034 評価ボードを用い 5MHz ~ 1.5GHz で測定した場合に、この仕様を満たします。

ピン配置図

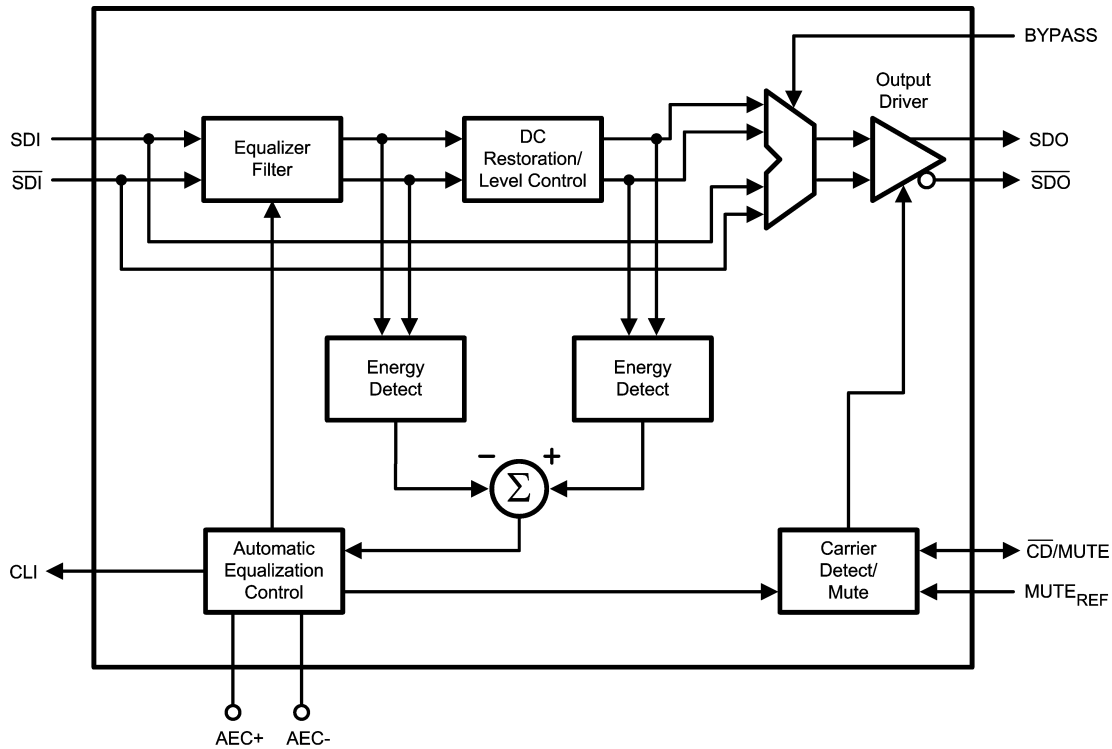


16-Pin SOIC
Order Number LMH0034MA
See NS Package Number M16A

ピン説明

| ピン番号 | 名称 | 説明 |
|------|-----------------------------|--|
| 1 | CLI | ケーブル長インジケータ。イコライズ中のケーブル長に反比例した電圧が出力されます。 |
| 2 | V _{CC} | 正電源 (+3.3V) |
| 3 | V _{EE} | 負電源 (グラウンド) |
| 4 | SDI | 非反転シリアル・データ入力 |
| 5 | $\overline{\text{SDI}}$ | 反転シリアル・データ入力 |
| 6 | V _{EE} | 負電源 (グラウンド) |
| 7 | AEC+ | AEC ループ・フィルタ外付けコンデンサ (1 μF) の正側接続 |
| 8 | AEC - | AEC ループ・フィルタ外付けコンデンサ (1 μF) の負側接続 |
| 9 | BYPASS | このピンを High にすると、イコライズと DC 復元機能をバイパスします。このモードではイコライズが実行されません。 |
| 10 | MUTE _{REF} | ミュート基準電圧。ミュートせずにイコライズする最大ケーブル長を設定します。最大長までイコライズする場合は未接続にしておくことができます。 |
| 11 | V _{EE} | 負電源 (グラウンド) |
| 12 | $\overline{\text{SDO}}$ | 反転シリアル・データ出力 |
| 13 | SDO | 非反転シリアル・データ出力 |
| 14 | V _{EE} | 負電源 (グラウンド) |
| 15 | V _{CC} | 正電源 (+3.3V) |
| 16 | $\overline{\text{CD/MUTE}}$ | キャリア検知出力と出力ミュート制御を行う双方向ピン。無信号の状態になると、 $\overline{\text{CD/MUTE}}$ が High になります。未接続の場合、キャリア検知によって自動的にミュートを制御します。強制的にミュートする場合は、V _{CC} に接続します。ミュートをディスエーブルにする場合は、グラウンドに接続します。バイパス・モードでは CD/MUTE ピンに機能は与えられていません。 |

ブロック図



デバイス動作説明

ブロック図

イコライザ・フィルタ (Equalizer Filter) ブロックは複数段のアダプティブ・フィルタです。BYPASS ピンを High にすると、イコライザ・フィルタはディスエーブルされます。

DC 復元 / レベル制御 (DC Restoration / Level Control) ブロックには、イコライザ・フィルタ・ブロックから差動信号が入力されます。このブロックには、信号を完全に DC 復元する、自己バイアス DC 復元回路が実装されています。BYPASS ピンを High にすると、この機能はディスエーブルされます。

DC 復元 / レベル制御ブロックの前後の信号を使用して、自動イコライズ制御 (AEC) 信号を発生します。この制御信号は、イコライザ・フィルタの利得と帯域幅を設定します。AEC ブロックのループ応答は、AEC + および AEC - ピン間に接続された 1 μ F の外付けコンデンサによって制御されます。ケーブル長インジケータ (CLI) 信号は、このブロックから出力されます。

キャリア検知出力 / ミュート制御 (Carrier Detect / Mute) ブロックは、キャリア検知信号を発生し、出力ミュート機能を制御します。このブロックは、双方向の $\overline{\text{CD/MUTE}}$ 信号と、ミュート基準電圧 (MUTE_{REF}) を使用します。

出力ドライバ (Output Driver) は SDO および $\overline{\text{SDO}}$ を出力します。

ケーブル長インジケータ (CLI)

ケーブル長インジケータは、イコライズ中のケーブル長に応じた電圧を出力します。CLI 電圧は、ケーブル長が長くなるにつれて小さくなります。

ミュート基準電圧 (MUTE_{REF})

ミュート基準電圧は、出力を自動的にミュートせずにイコライズを行うケーブル長を決定します。イコライズするケーブル長に反比例す

る電圧を印加することによって設定します。印加する MUTE_{REF} 電圧を大きくすると、キャリア検知出力のデアサートおよび LM0034 出力のミュートを行わずにイコライズするケーブル長が減少します。ミュートせずにイコライズするケーブル長を最大にする場合は、 MUTE_{REF} を未接続とすることができます。

キャリア検知 / ミュート ($\overline{\text{CD/MUTE}}$)

キャリア検知出力 / ミュート制御は、キャリア検知 (出力機能) とミュート (入力機能) を組み合わせた、双方向ピンです。

出力として使用する場合、 $\overline{\text{CD/MUTE}}$ によって、LMH0034 の入力に有効な信号が印加されているかどうかを判断できます。 MUTE_{REF} を使用すると、キャリア検知のスレッシュホールドを必要に応じて変更できます。LMH0034 への入力が無信号の場合、 $\overline{\text{CD/MUTE}}$ には High 電圧が出力され、LMH0034 の出力は自動的にミュートされます。有効な入力信号が検知されると、 $\overline{\text{CD/MUTE}}$ は Low になり、LMH0034 の出力は自動的に有効になります。

$\overline{\text{CD/MUTE}}$ を入力として使用すると、キャリア検知信号を無視して、LMH0034 の出力を手動でミュートまたは有効化できます。 $\overline{\text{CD/MUTE}}$ に High 信号を入力すると、LMH0034 の出力がミュートされます。Low 信号を入力すると、ケーブル長あるいは MUTE_{REF} の状態に関わらず、LMH0034 の出力が有効になります。

入力インターフェース

LMH0034 は、差動入力、シングルエンド入力の両方に対応しています。入力は AC 結合する必要があります。変圧器による結合には対応していません。

デバイス動作説明 (つづき)

LMH0034 は、標準画質および高画質シリアル・デジタル・ビデオ用のイコライザ・パソロジカル信号を、SMPTE RP 178 および RP 198 が規定する方法に従い、適切に処理します。

出力インタフェース

SDO および $\overline{\text{SDO}}$ 出力には、50 Ω の内部負荷が接続されています。750mV_{P-P} の差動信号、または 375mV_{P-P} のシングルエンド信号を出力します。

アプリケーション情報

PCB の推奨レイアウト

ナショナル セミコンダクターのウェブサイトに掲載された、以下のアプリケーション・ノートを参照してください。AN-1372 「CLC034 PCB レイアウト方法」

GENNUM 社 GS1524 とピン互換

LMH0034 は、Gennum 社の GS1524 および GS1524A とピン互換性があります。

消費電流とケーブル長

消費電流 (I_{CC}) は、イコライズするケーブル長に依存します。電流はケーブルが短いときに最大になり、ケーブル長が長くなるとともに減少します。Figure 1 に 1.485Gbps のデータに対する消費電流と Belden 1694A ケーブル長の関係を、Figure 2 に 270Mbps データに対する同関係を示します。

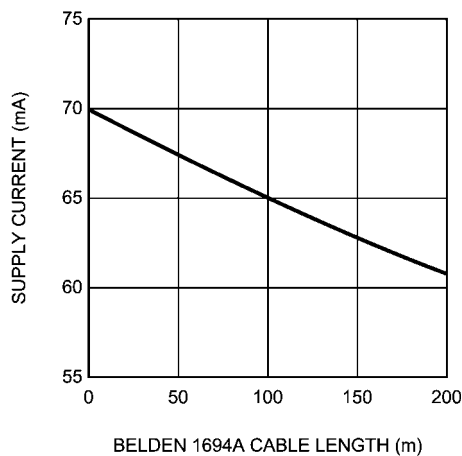


FIGURE 1. Supply Current vs. Belden 1694A Cable Length, 1.485 Gbps

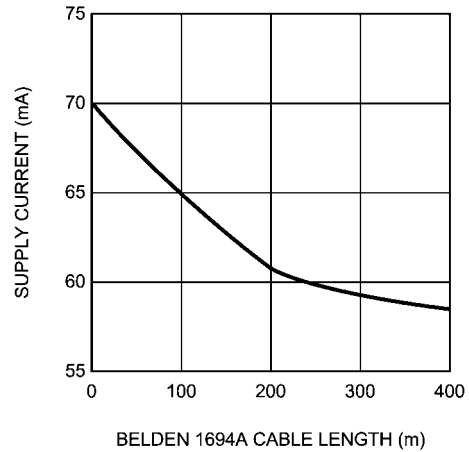
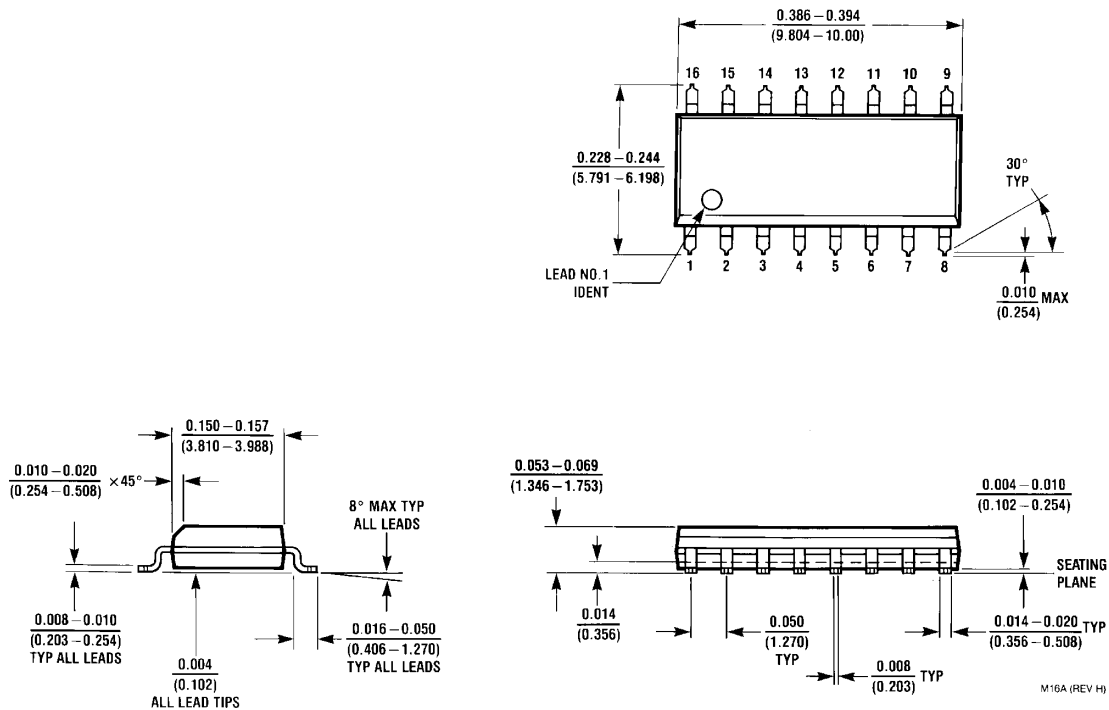


FIGURE 2. Supply Current vs. Belden 1694A Cable Length, 270 Mbps

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



16-Pin SOIC
Order Number LMH0034MA
NS Package Number M16A

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告なく変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、またはその他を問わず、付与するものではありません。

試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用または供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。

それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売が使用、またはその両方に関連する特定目的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表明または黙示的保証も行いません。

生命維持装置への使用について

ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは認められていません。

ここで、生命維持装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用方法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

National Semiconductor とナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランドや製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2007 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 (日本語 / 英語) はホームページより入手可能です。

www.national.com/jpn/

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
 4. 機械的衝撃
 - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上